PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05105424 A

(43) Date of publication of application: 27.04.93

(51) Int. CI

C01F 5/28 C03C 17/22 C03C 17/25

(21) Application number: 03264573

(22) Date of filing: 14.10.91

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

OKUWADA HISAMI NAKAMURA SHINICHI

(54) PRODUCTION OF ANTIREFLECTION FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce an antireflection film of MgF₂ nearly free from a by- product and residue with high mass productivity.

CONSTITUTION: A substrate is coated with a coating antireflection film. soln. contg. MgSO₄, Mg(NO₃)₂, MgCO₃, Mg(PO₄)₂, MgHPO₄, Mg(H₂PO₄)₂, hydrate thereof and/or alkoxide COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

represented by a general formula of $Mg(OR^1)_2$ (where R1 is optionally substd. alkyl) and NH₄F, MeF (where Me is an alkali metal) and/or quat, ammonium represented by a general formula $(R^2)_4N^+F^-$ (where R^2 is alkyl) or a coating soln. contg. fine MgF2 particles obtd. by bringing such compds. into a reaction. The coated substrate is heated to produce an MgF2 film as an

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-105424

(43)公開日 平成5年(1993)4月27日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 1 F	5/28		9040-4G		
C 0 3 C	17/22	Z	7003-4G		
	17/25	Α	7003-4G		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

		
(21)出願番号	特廢平3-264573	(71)出願人 000003078
		株式会社東芝
(22)出願日	平成3年(1991)10月14日	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者 奥和田 久美
		神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社
		東芝柳町工場内
		(72)発明者 中村 新一
		神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
		式会社東芝総合研究所内
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 反射防止膜の製造方法

(57)【要約】

【目的】 本発明は、 MgF_2 中への副生成物や残留物の混入が少なく、量産性に富んだ反射防止膜の製造方法を提供することを目的とする。

【構成】 反射防止膜としてのMgF2 膜は、MgSO4、Mg (NO3)2、MgCO3、Mg (PO4)2、MgHPO4、Mg (H2 PO4)2、これらの水和物、及び/又は一般式Mg (OR1)2 (R1は非置換又は置換アルキル基を表す)のアルコキシドと、NH4 F、MeF (Meはアルカリ金属)及び/又は一般式 (R2)4 アルキル基を表す)の4級アンモニウムとを含む塗布液、或いはこれら反応体を反応させて得られたMgF2 微粒子を含む塗布液を基体上に塗布し、加熱することによって製造される。

1

【特許請求の範囲】

基体上に反射防止膜としてMgF2 膜を 【請求項1】 形成する反射防止膜の製造方法において、前記MgF2 膜が、MgSO4、Mg(NO3)2、MgCO3、M g (PO₄)₂, MgHPO₄, Mg (H₂ PO₄)₂ 及びこれらの水和物、並びに一般式Mg (OR1) 2 (但し、式中R1 は非置換又は置換アルキル基を表 す) で示されるアルコキシドからなる群より選ばれた少 なくとも一種のマグネシウム化合物と、NH4F、Me - (但し、式中R² はアルキル基を表す)で示される4 級アンモニウムからなる群より選ばれた少なくとも一種 のフッ素化合物とを含む塗布液、或いは前記マグネシウ ム化合物とフッ素化合物とを反応させて得られたMgF 2 微粒子を含む塗布液を基体上に塗布した後、加熱する ことによって形成されることを特徴とする反射防止膜の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

る反射防止膜の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、基体上に基体よりも低屈折率の被 膜を付すことにより反射率が低下することを利用して、 レンズなどの光学部品には、ガラス、プラスチック等の 基体の表面に反射防止効果を施すために、低屈折率の被 膜を形成することが行われている。この被膜は、一般 に、安定な低屈折率物質であるMgF2を用いて、真空 蒸着などの手段により基体上に、単層で、或いはこれを 屈折率の異なる膜と交互に積層し多層膜として成膜する 30 ことにより形成されている。しかし真空蒸着等の真空技 術を要する成膜手段は、一般に装置が大がかりになり、 特に陰極線管(CRT)などの大型の基体上に成膜をす る場合には、装置の大型化及び操作の長時間化は回避で きず、製造コストが増大するため、実用的でない。

【0003】このような問題を解決するために、例えば 特公平2-278201には、フッ素を除くハロゲン元 素を含有するマグネシウム化合物及びフッ素化合物を原 料とする溶液を用いた塗布法によるMgF2膜の製造方 法が提案されている。このような塗布法による成膜技術 40 は、製造コストを大幅に低減させることができるので実 用的であるが、マグネシウム化合物としてハロゲン元素 を含有するものを用いているので、フッ素とマグネシウ ム化合物に含有されているハロゲン元素の置換反応が十 分に進行しないことがある。また、生成したMgF2 は 一般にコロイド状になり、副生成物や残留物も取り込ま れてしまうので、洗い出しにくく、特に原料であるハロ ゲン元素を含有するマグネシウム化合物は、MgF2と 化学的に類似しているため、洗浄しても取り除くことが 難しい。従って、不純物のないMgF2 膜を効率よく得 50

ることができなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】以上のことから、本発 明の課題は、MgFz中への副生成物や残留物の混入が 少なく、量産性に富んだ反射防止膜の製造方法を提供す ることである。

2

[0005]

【課題を解決するための手段及び作用】上記課題を解決 するために、本発明では、溶液塗布技術を利用し、Mg F (Meはアルカリ金属) 及び一般式 (R^2) $_4$ N^+ F 10 F_2 の原料としてハロゲン化物以外の特定のマグネシウ ム化合物及びフッ素化合物を使用する。

【0006】即ち、本発明は、基体上に反射防止膜とし TMgF2 膜を形成する反射防止膜の製造方法におい て、前記MgFz 膜が、MgSO4、Mg(N O_3) 2 、 $MgCO_3$ 、 $Mg(PO_4)$ 2 、 MgHPO4 、 Mg (H₂ PO₄) 2 及びこれらの水和物、並びに 一般式Mg(OR1)2 (但し、式中R1 は非置換又は 置換アルキル基を表す) で示されるアルコキシドからな る群より選ばれた少なくとも一種のマグネシウム化合物 【産業上の利用分野】本発明はブラウン管等に適用され 20 と、NH、F、MeF(Meはアルカリ金属)及び一般 式 (R²) ₄ N⁺ F⁻ (但し、式中R² はアルキル基を 表す)で示される4級アンモニウムからなる群より選ば れた少なくとも一種のフッ素化合物とを含む塗布液、或 いは前記マグネシウム化合物とフッ素化合物とを反応さ せて得られたMgF2 微粒子を含む塗布液を基体上に塗 布した後、加熱することによって形成されることを特徴 とする反射防止膜の製造方法を提供する。以下本発明を 詳細に説明する。

> 【0007】本発明に従ってMgF2膜を製造するため には、まず特定のMg化合物及びフッ素化合物をそれぞ れ溶媒に溶解し、Mg化合物を含有する溶液を攪拌しな がら、フッ素化合物を含有する溶液を滴下する。

> 【0008】本発明において用いられるMg化合物は、 MgSO₄ 、Mg (NO₃)₂ 、MgCO₃ 、Mg (P O4)2、MgHPO4、Mg(H2PO4)2及びこ れらの水和物、並びに一般式Mg (OR¹) 2 で示され るアルコキシドである。

> 【0009】前記水和物としては、具体的には、MgS $O_4 \cdot mH_2 O (m=1\sim 1.2)$, Mg (NO₃)₂. mH_2 O ($m=1\sim11$), MgCO₃· mH_2 O (m $= 1 \sim 5$), Mg (PO₄)₂·mH₂O (m=1~2) 2) $MgHPO_4 \cdot mH_2O (m=1\sim7)$ Mg(H₂ PO₄)₂・mH₂ O (m=1~6) が挙げられ る。

> 【0010】また、一般式Mg(OR¹)2 において、 R¹ は非置換または置換アルキル基を表し、より具体的 にはC。H20+1或いはC。H20OCx H2x+1を表す。こ こでフッ素化合物との反応性の観点から、n及びkはそ れぞれ1~5であることが好ましい。

【0011】また、本発明において用いられるフッ素化

合物は、NH4 F、MeF (Meはアルカリ金属) 及び 一般式 (R²) 4 N⁺ F⁻ で示される 4 級アンモニウム である。ここで、MeFとしては、具体的には、Li F、NaF、KFが挙げられる。またR² はC₁ H₂₁₊₁ を表し、Mg化合物との反応性の観点から、tは、1~ 5であることが好ましい。溶媒は特に限定されないが、 一般に、水、アルコール、各種エステル等が用いられ る。

【0012】Mg化合物を溶媒に溶解する際に、Mg (PO4)2、MgHPO4、又はMg (H2 PO4) 2 及びこれらの水和物を用いる場合は、硫酸等を加えて pH調整を行うことが好ましい。また、MgO、Mg $(OH)_2$, $3MgCO_3 \cdot Mg(OH)_2 \cdot 3H_2 O$ (塩基性炭酸マグネシウム) を、硫酸或いは硝酸と共に 溶媒中に溶解して用いてもよい。Mg化合物及びフッ素 化合物の両者の混合比は、モル比で1:2が好ましい が、 $1:0.5\sim1:4$ の範囲においても MgF_2 を生 成し得る。

【0013】Mg化合物及びフッ素化合物を溶液中で混 合した後は、反応がより起こりやすくなるように加熱す 20 ることによってMgF2 を生成し得るが、組み合わせに よって室温でも容易に反応してMgF2を生成すること ができる。

【0014】一般に、溶液中において得られたMgF2 は溶媒中にMgF2 微粒子が分散したコロイド状態とな り、そのまま塗布液として用いてもよいが、濾過して得 られた結晶をいったん取り出し、水洗・乾燥処理後、所 望の溶媒に再分散させて塗布液を調製してもよい。更 に、取り出した結晶を、コロイド粒径や分散性を調整す るために、400℃以上で加熱、或いは真空中において 30 200℃以下で加熱してもよい。加熱時間は5分~5時 間が好ましい。ここで得られるMgF2 微粒子の一次粒 子径は、10A~1000Aである。

【0015】また、本発明において、通常は上述したよ うな反応によって得られたMgF2微粒子を含む塗布液 が調製されるが、場合によってはMg化合物とフッ素化 合物を未反応のまま含有する溶液を基体上に塗布し、塗 布された後に反応が進む場合もあり得る。この後、本発 明では、調製された塗布液を基体上に塗布し、より緻密 な被膜とするために、これに熱処理を施す。

【0016】基体上への塗布方法は、スピンコート、デ イップ、スプレー法等いずれの方法を用いてもよい。本 発明において、MgF2 膜は、ガラス、セラミックス、 プラスチック等いずれの基体上にも形成できる。また、 塗布後の熱処理の温度は、100~500℃、熱処理時 間は1分~2時間が好ましい。この理由は、熱処理の温 度が低いか、また熱処理時間が短いと、得られる膜の強 度が不十分となり、熱処理の温度が高いか、熱処理時間 が長いと、基体が熱の影響を受ける恐れがあるからであ

が作製できる。

【0017】上記したようにMg化合物及びフッ素化合 物との反応によってMgF2を得る場合は、未反応原料 の残留や副生成物の生成がほとんどなく、しかも本発明 の場合においては、溶媒による洗浄によってこれを容易 に取り除くことができる。

【0018】また、本発明の塗布液中にMgF2以外の 成分を添加することもできる。例えば膜強度を強化する ためにSiO2 を添加することが可能である。この場合 10 は、塗布後の熱処理の後に、最終的にSiO2になれば よい。従って、溶液中に添加するのは、例えばSi(O R) 4 (R:アルキル基) 等の化合物でもよい。また必 要に応じて分散性改善のための表面改質剤を添加するこ とも可能である。表面改質剤の例としてはポリカルボン 酸ナトリウム塩、縮合ナフタレンスルホン酸塩、カチオ ン系・ノニオン系・アミン系・エステル系の各活性剤が 挙げられる。更に、導電性物質、例えば、SnO2、 Ι n2 O3 、或いは、これらにドーピングした物質を含有 することも膜の表面抵抗を下げ、帯電防止効果を付与で きるので好ましい。この場合、SnOz 及びInz O3 の組み合わせでもよく、また、ドーピング物質の例とし ては、アンチモン、フッ素等が挙げられる。

【0019】更に本発明の反射防止膜の製造方法は、反 射防止膜が多層膜である場合にも適用できる。このよう な反射防止効果を有する多層膜は、低屈折率膜と高屈折 率膜との2層以上の交互積層によって構成される。本発 明によって得られる多層膜はそのうち低屈折率膜として 1層以上のMgF2 膜を含むものである。高屈折率膜は いかなる方法で作製してもよいが、MgF2 膜と同様に 塗布法により製造されることが製造工程の効率化の点か ら望ましい。

【0020】また多層膜からなる場合に、MgF2膜或 いは他方の膜が導電性物質、例えば、SnO2、In2 Os 或いはそれにドーピングした物質を含有することは 帯電防止効果を付与することができるのでより好まし い。なお、本発明で使用される特定のMg化合物とフッ 素化合物との反応で得られるMgF2 膜は、反射防止膜 以外の用途にも有効に供することができる。

[0021]

【実施例】以下実施例により本発明を詳細に説明する。 (実施例1)

[0022] Mg (NO $_3$) $_2$ · 6H $_2$ Oを0. 1mo 1、及びNH。Fを0.2molをそれぞれ純水150 ミリリットルに溶解して、Mg(NO₃)。溶液及びN H4F溶液を作成した。前記Mg (NO3) 2溶液を攪 拌しながら、前記NH。F溶液を滴下し、MgF2含液 を得た。これを濾過・水洗後、乾燥し、結晶を6g得 た。この結晶のX線回折分析を行ったところ、図1に示 す回折パターンが得られ、このパターンはMgF2の各 る。これにより、膜厚が $0.01\sim1\mu$ mのMgF。膜 50 回折に帰属された。更に、得られた結晶をサンドグライ

5

ンダーで3重量%の重量比になるようにエタノール中に 粉砕・分散させ、塗布液を調製した。塗布液中の結晶を 透過型電子線顕微鏡で観察した結果、MgF2微粒子の 一次粒子径が200A以下であることが分かった。

【0023】次いで、ガラス基体上にこの塗布液をスピ ンコートし、200℃で10分間熱処理し、膜厚0.1 μmの膜を得た。得られた膜の波長550nmの入射光 に対する反射率は1.2%であった。

(実施例2)

S〇4 ・7 H2 0を用い、実施例1と同様に塗布液を調 製した。得られた結晶は6.5g、MgF2 微粒子の一 次粒子径は200A以下であった。

【0025】次いで、ガラス基体上にこの塗布液をスピ ンコートし、200℃で10分間熱処理し、膜厚0.2 μmの膜を得た。得られた膜の波長550nmの入射光 に対する反射率は1.3%であった。

(比較例1)

【0026】25重量%の希フッ酸水溶液を冷却・攪拌 え、MgF2 の沈殿を30g得た。得られたMgF 2 は、粒子径が1ミクロン以上であり、薄膜形成に使用 できなかった。

(比較例2)

【0027】Mg (NO3)2・6H2 Oに代えてMg Cl₂・6H₂ Oを用い、実施例1と同様の方法でMg F2 含液を得た。これを濾過・水洗後、乾燥し、結晶を 6. 2 g 得た。この結晶の X 線回折分析を行ったとこ

ろ、図2に示す回折パターンを得た。このパターンから 明らかなように、ここで得られたMgF2 はMgCl2 2 H₂ Oと考えられる不純物(図2中△で示す)を含 むことが分かった。

6

(実施例3)

【0028】TiO2 微粒子を含むSiO2 膜をスピン コートにより形成し、ついで実施例1と同様の塗布液を スピンコートした2層膜を250℃で同時に熱処理し た。得られた膜の膜厚はそれぞれ $0.08\mu m$ 及び0.【0024】Mg(NO₃)2·6H2 Oに代えてMg 10 1 μmであり、波長550nmの入射光に対する反射率 は0.7%であった。

> 【0029】以上のことから、本発明の方法によれば、 反応が容易に進行するので収率が増加し、副生成物の発 生及び未反応原料の残留がほとんどなく、粒子径の小さ いMgF2 微粒子を得ることができる。

[0030]

【発明の効果】本発明の反射防止膜の製造方法は、真空 設備、大がかりな装置等を用いず、プラウン管等の表面 に反射防止機能を付することができる。また、製造に際 しながら、 $MgCO_3$ を 1/2 モル当量まで徐々に加 20 して、フッ酸等の取扱い危険な物質を用いず、塩化物、 ハロゲンイオン等工業的に問題な副生成物、残留物の混 入を抑えられるため、工業的に有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で得られたMgF2 結晶のX線回折パタ ーンを示す図。

【図2】従来の方法によって得られたMgF2 結晶のX 線回折パターンを示す図。



